

出發吧！ 到台灣實現 黃金 夢想



台灣半導體產業於全球具有重要地位

擁有完整的半導體產業鏈，專業分工模式獨步全球。

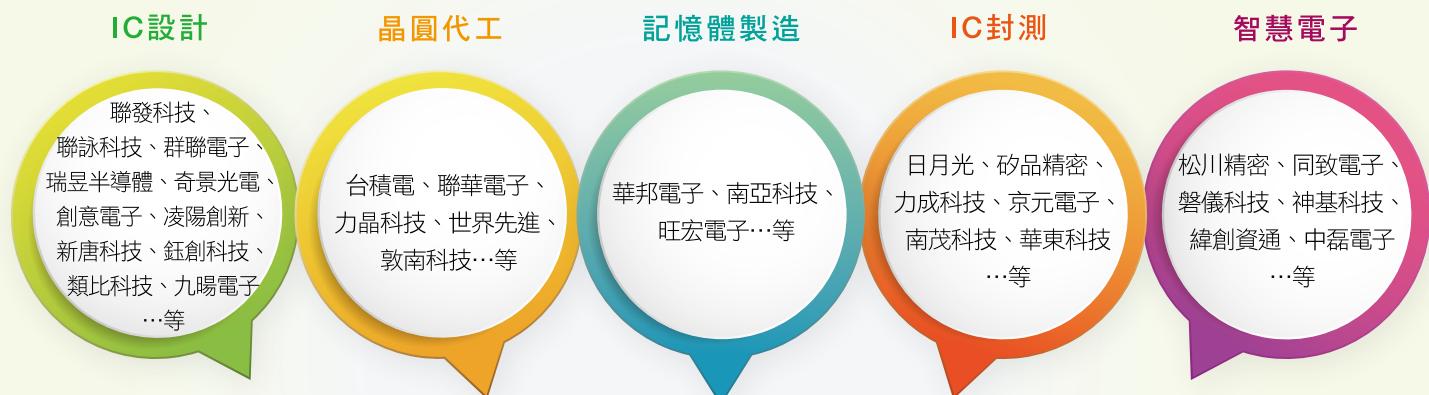
2016年	台灣產值 (億美元)	全球產值 (億美元)	台灣佔有率	台灣排名	台灣大廠	國際大廠
IC產業	758.3	4,197.9	18.1%	2	台積電	Intel (美)、Samsung (韓)
IC設計	202.2	898.4	22.5%	2	聯發科	Qualcomm (美)
IDM(含記憶體)	56.9	2,548.1	2.2%	5	南亞科	Samsung (韓)、Micron (美)
晶圓代工	355.6	492.7	72.2%	1	台積電	GlobalFoundries (美)
IC封測代工	143.6	258.7	55.5%	1	日月光	Amkor (美)

- 台灣總IC產值**全球第2**，僅次於美國（超越韓國和日本）。
- 台灣IC設計產值**全球第2**，僅次於美國（超越新加坡和中國）。
- 台灣IDM產值**全球第5**（其中記憶體產值**全球第4**，以DRAM為主，其次為NOR Flash及Mask ROM，僅次於韓國、美國、日本）。
- 台灣晶圓代工產值**全球第1**，居全球領導地位，先進製程邁入10nm以下。
- 台灣IC封測代工產值**全球第1**，全球前10大專業封測業者中，台灣佔有一半以上。
- 台灣IC產業上下游群聚優勢下，朝向健全的物聯網應用產業鏈發展，國際ICT及晶片領導大廠（如蘋果、博通、高通等）均選擇台灣晶圓代工及IC封測代工服務，以實現全球智慧系統及物聯網美麗願景。

(資料來源：WSTS、IC Insights、工研院IEK)

台灣的半導體暨智慧電子產業國際人才職缺

徵才企業



職務類別

- 專業研發 行銷業務 技術指導 設備採購
- 經營管理 策略規劃 預測分析 人力資源 其他

工作機會



LinkedIn



Contact
TAIWAN

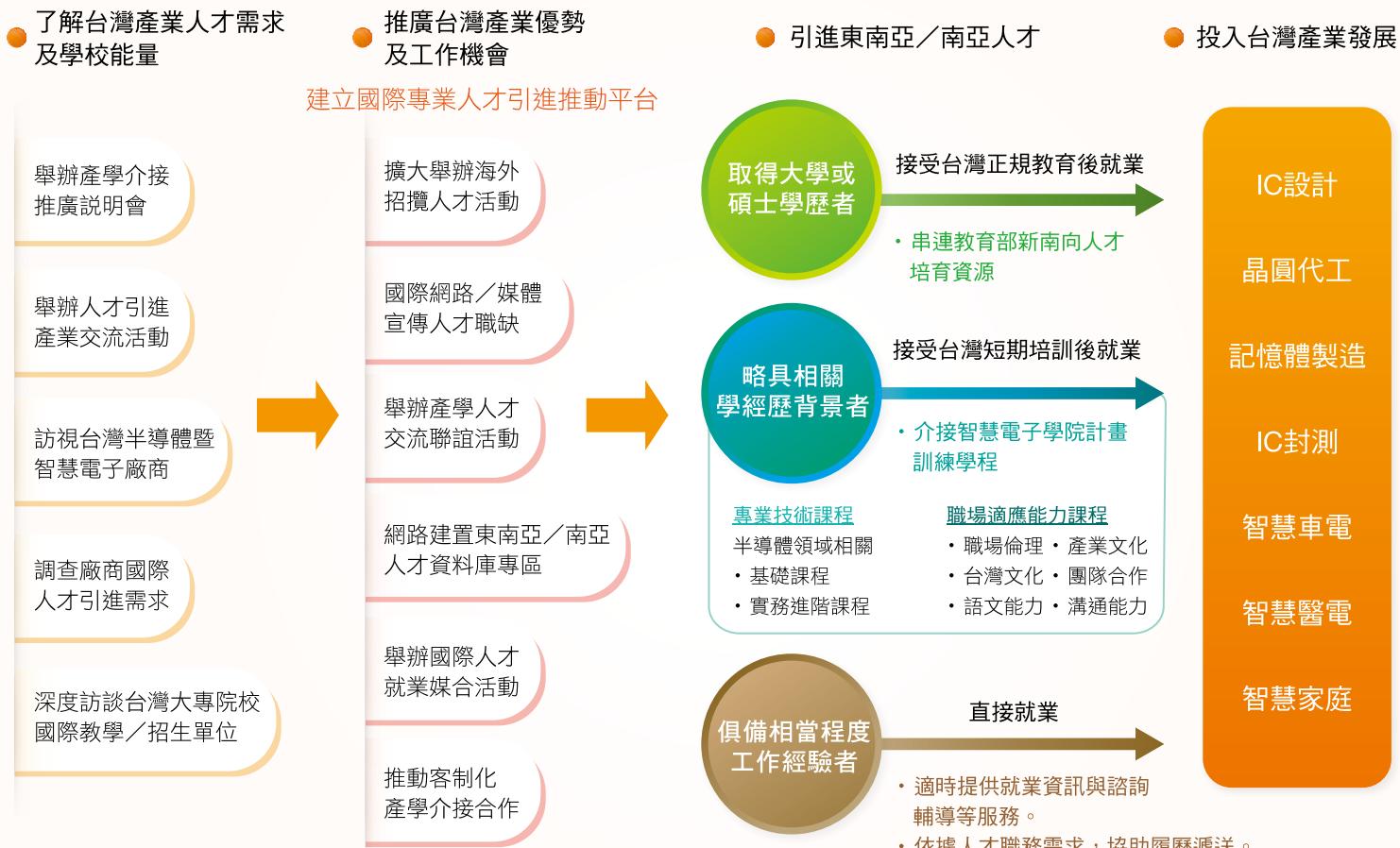


iDB SIPO



新南向半導體國際人才引進推動計畫

搭配「智慧電子產業發展推動計畫」平台及鏈結台灣產學介接合作，引進東南亞／南亞國家之專業人才，投入台灣的半導體暨智慧電子產業發展。



註：「智慧電子產業發展推動計畫」扮演推動台灣半導體產業轉型及躍升的關鍵推手，近年來持續協助半導體廠商跨入MG+4C(醫療、綠能、車用、3C)及IoT(物聯網)、AI(人工智慧)等應用領域發展。此外，在國際人才引進推動工作方面，除了協助刊登廠商職缺外，並擴大與國際產業協會及媒體合作，協助廠商引進國際專業人才，提升產業整體發展競爭力。

台灣的外國專業人才延攬及僱用法

鬆綁外國專業人才來台及留台相關規定，建構更友善的工作與居留環境。

鬆綁工作、簽證及居留規定

- 核發就業金卡：「工作許可」、「居留簽證」、「外僑居留證」、「重入國許可」四合一，有效期間為1年至3年。
- 核發尋職簽證：需長期尋職者，得申請3個月效期、多次入國、停留期限6個月之停留簽證。
- 放寬聘僱期間：聘僱許可期間，最長為5年。
- 放寬居留期限：取得永久居留者，廢止每年需在台居留183天之規定。

鬆綁父母、配偶及子女停居留規定

- 放寬配偶及子女居留規定：取得永久居留者，其配偶、未成年子女及成年身心障礙子女，得申請在台永久居留。
- 放寬探親期限：取得居留或永久居留者，其直系尊親屬訪台探親，最長可停留1年。

提供退休、健保及租稅優惠

- 提供退休保障：取得永久居留者，得適用勞退新制，請領勞工退休金。
- 放寬健保納保：領有居留證明文件者，其配偶、未成年子女及成年身心障礙子女，不需等待6個月，隨即納保。
- 提供租稅優惠：首次核准來台工作者，薪資所得超過新台幣300萬元，前3年享有超過部份折半課稅。

註：台灣政府將持續推動「完善台灣留才環境方案」，以解決外國人才來台及留台之簽證、工作、居留、金融、稅務、保險及國際生活等七大面向相關重點問題。



(資料來源：國家發展委員會)



經濟部工業局

新南向半導體國際人才引進推動計畫



10656 台北市大安區復興南路一段380號7樓之1



+886-2-2706-9258

FAX

+886-2-2704-9191

國際人才來台灣實用資訊網站

經濟部工業局
智慧電子產業發展推動計畫



提供半導體、智慧電子產業新聞、產業現況、活動訊息、廠商職缺及人才資料庫等相關資訊。



台灣延攬海外專業人士來台工作/生活體驗的政府網站，並為海外專業人才及僑外生提供優質工作職缺與媒合服務。



外國人在臺工作服務網
EZ Work Taiwan



提供一般外國專業人士在台工作、畢業僑外生留台工作、僑外生在台求學期間工讀等相關資訊。